

## Hermes Testing Solutions Inc. への資本出資のお知らせ

2025 年 5 月 9 日、株式会社日本マイクロニクス(以下、当社)は、戦略的資本出資として Hermes Testing Solutions Inc. (以下、HTSI 社) 株式の一部を取得したことをお知らせいたします。



HTSI 社とは、2023 年 1 月に、当社のカンチレーバー型プローブカードの生産を終了した際に、代替調達先として当社から技術供与を行ってございました。それ以来、戦略上の重要な協業関係を幅広く、かつ、友好的に確立しております。

今般、当社は、両社の相互信頼を基本とした取引関係の維持発展を目的に、ストラテジック・パートナーとして HTSI 社の株式を取得することになりました。当社にとっては、半導体製造の世界的な中心である台湾における事業を強化することになります。

### Hermes Testing Solutions Inc. の Steven Wang President のコメント

「当社は、株式会社日本マイクロニクスとの戦略的パートナーシップを締結したことを大変光栄に思います。共に、エントリーレベルからハイエンドまで、より包括的なプローブカードソリューションを提供いたします。AI や高性能コンピューティングチップの需要が続く中、ハイエンドロジックデバイスのテストの重要性はますます高まっています。この協業を通じて、半導体テストにおける両社の相乗効果を強化し、台湾の半導体業界での MJC のプレゼンスを高めるとともに、MJC および Hermes Testing 両社のハイエンドロジック分野における市場シェアを拡大し、ウィン・ウィンの成長機会を創出することを目指します」

### 株式会社日本マイクロニクス 代表取締役社長 長谷川正義のコメント

「当社は、HTSI 社と協力することで、半導体製造の世界的中心地である台湾における事業基盤を一層強化させ、顧客の成長を支える最高のパートナーであり続けることを目指します」



当社グループは、今後も「電子計測技術を通して広く社会に貢献する」という使命のもと、信頼性の高い半導体検査機器を安定してお届けすることで、社会に貢献していきます。

お問い合わせ先  
経営企画 IR 担当  
TEL:0422-21-0221